

本ICは、高精度電圧検出回路と遅延回路を内蔵したリチウムイオン二次電池セカンドプロテクト用ICです。  
VC1端子 - VC2端子間をショートすることにより、3セル直列接続に対応できます。  
また、本ICは定電圧出力回路を搭載しているため、外付けRTC (リアルタイムクロックIC) の定電圧電源として使用できます。

## ■ 特長

- 各セルに対する高精度電圧検出回路  
過充電検出電圧 $n$  3.600 V ~ 4.800 V (5 mVステップ) 精度±15 mV ( $T_a = +25^\circ\text{C}$ )  
精度±20 mV ( $T_a = -10^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ )  
過充電解除電圧 $n^*1$  3.600 V ~ 4.800 V 精度±50 mV  
VRTC端子シャットダウン電圧 $n$  2.500 V ~ 2.800 V (100 mVステップ) 精度±50 mV
- 遅延時間は内蔵回路のみで実現 (外付け容量は不要)  
過充電検出遅延時間、VRTC端子シャットダウン遅延時間 : 1 s, 2 s, 4 s, 6 s
- 過充電タイマリセット機能 : あり、なし
- CO端子出力電圧を7.5 V max.に制限
- VRTC端子出力電圧 1.800 V ~ 3.300 V (100 mVステップ) 精度±2% ( $T_a = +25^\circ\text{C}$ )
- VRTC端子出力電流 : 2 mA max.
- 広動作温度範囲 :  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 低消費電流  
動作時 (各セル $V_{\text{CU}} - 1.0$  V) : 4.0  $\mu\text{A}$  max.  
VRTC端子シャットダウン時 (各セル $V_{\text{RSD}} - 1.0$  V) : 1.0  $\mu\text{A}$  max.
- 鉛フリー (Sn 100%)、ハロゲンフリー

\*1. 過充電解除電圧 = 過充電検出電圧 - 過充電ヒステリシス電圧  
(過充電ヒステリシス電圧は、0 mV ~ 400 mVの範囲内にて50 mVステップで選択可能)

- 備考**
- 本ICは電池接続順が制限されます。電池接続順を制限しない製品をご希望の場合は、S-82K3/K4シリーズをご検討ください。
  - $n = 1, 2, 3, 4$

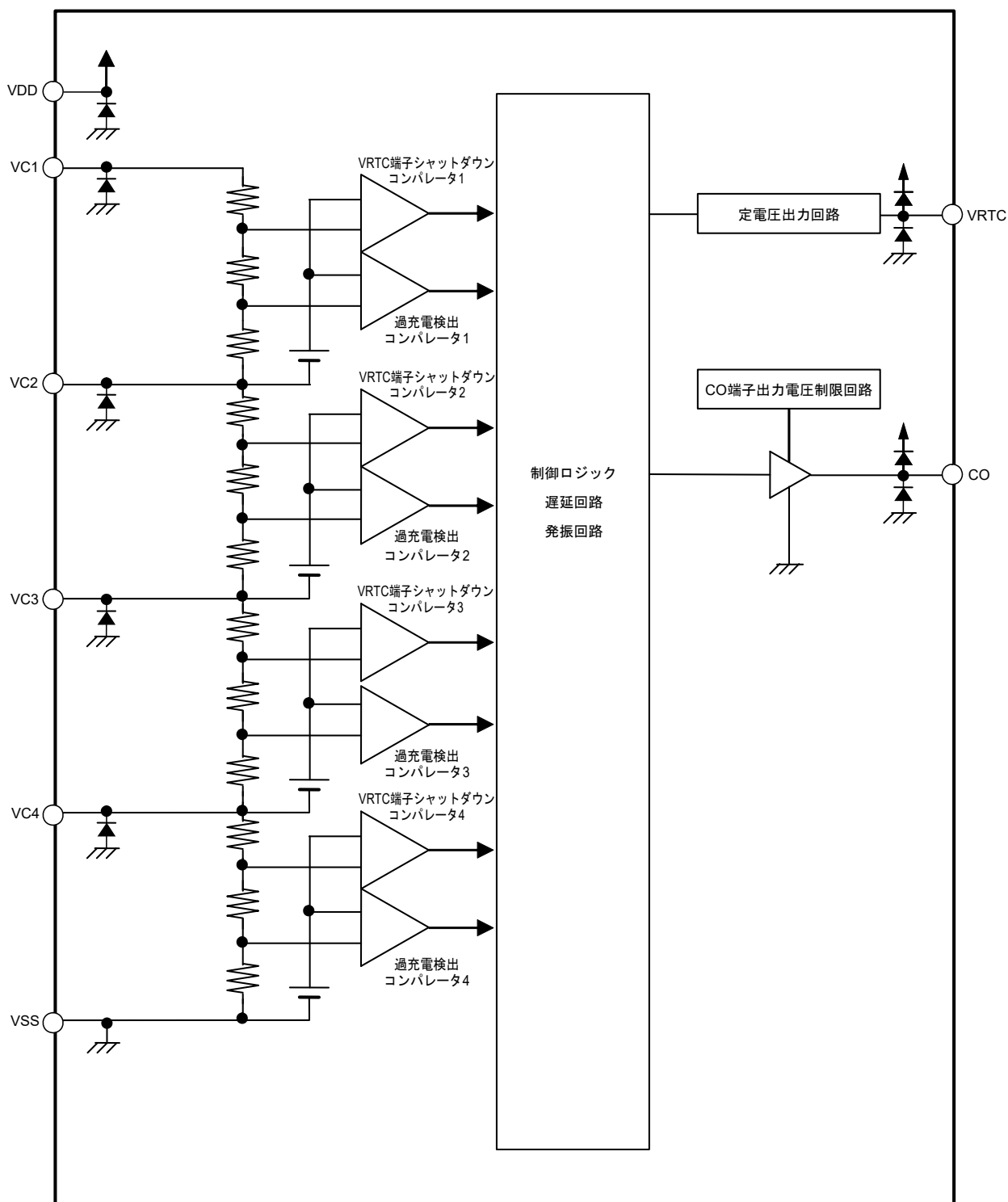
## ■ 用途

- リチウムイオン二次電池 (セカンドプロテクト用)

## ■ パッケージ

- DFN-8(2020)A
- HSNT-8(1616)

■ ブロック図

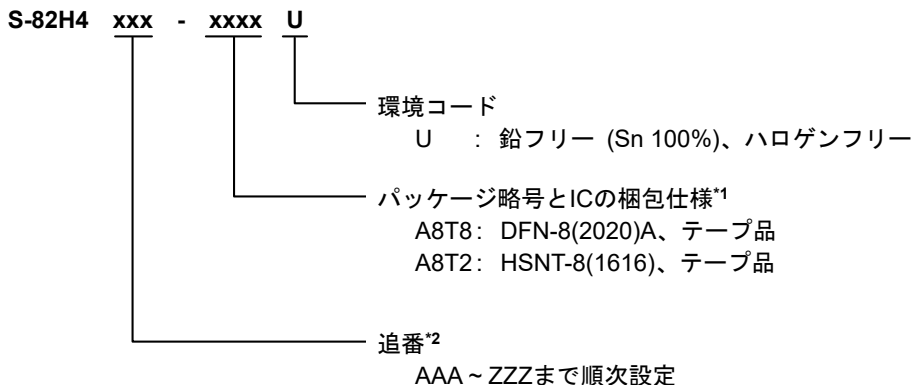


備考 図中に示されたダイオードは寄生ダイオードです。

図1

## ■ 品目コードの構成

### 1. 製品名



- \*1. テープ図面を参照してください。  
\*2. "3. 製品名リスト" を参照してください。

### 2. パッケージ

表1 パッケージ図面コード

パッケージ名	外形寸法図面	テープ図面	リール図面	ランド図面
DFN-8(2020)A	IB008-A-P-SD	IB008-A-C-SD	IB008-A-R-SD	IB008-A-L-SD
HSNT-8(1616)	PY008-A-P-SD	PY008-A-C-SD	PY008-A-R-SD	PY008-A-L-SD

### 3. 製品名リスト

#### 3.1 DFN-8(2020)A

表2

製品名	過充電検出電圧 [V <sub>cu</sub> ]	過充電解除電圧 [V <sub>cl</sub> ]	VRTC端子出力電圧 [V <sub>VRTC</sub> ]	VRTC端子シャットダウン電圧 [V <sub>RSD</sub> ]	VRTC端子復帰電圧 [V <sub>RST</sub> ]	過充電検出遅延時間*1 [t <sub>cu</sub> ]	VRTC端子シャットダウン遅延時間*1 [t <sub>RSD</sub> ]	過充電タイマリセット機能*2
S-82H4AAA-A8T8U	4.600 V	4.300 V	3.300 V	2.500 V	2.700 V	6 s	6 s	なし
S-82H4AAB-A8T8U	4.600 V	4.300 V	3.000 V	2.500 V	2.700 V	6 s	6 s	なし
S-82H4AAC-A8T8U	4.650 V	4.350 V	3.300 V	2.500 V	2.700 V	6 s	6 s	なし
S-82H4AAD-A8T8U	4.650 V	4.350 V	3.000 V	2.500 V	2.700 V	6 s	6 s	なし
S-82H4AAE-A8T8U	4.550 V	4.300 V	3.300 V	2.500 V	2.700 V	6 s	6 s	なし

- \*1. 過充電検出遅延時間、VRTC端子シャットダウン遅延時間 : 1 s, 2 s, 4 s, 6 s  
\*2. 過充電タイマリセット機能 : あり、なし

備考 上記以外の製品をご希望のときは、販売窓口までお問い合わせください。

3.2 HSNT-8(1616)

表3

製品名	過充電 検出電圧 [V <sub>CU</sub> ]	過充電 解除電圧 [V <sub>CL</sub> ]	VRTC端子 出力電圧 [V <sub>VRTC</sub> ]	VRTC端子 シャットダウン 電圧 [V <sub>RSD</sub> ]	VRTC端子 復帰電圧 [V <sub>RST</sub> ]	過充電検出 遅延時間*1 [t <sub>CU</sub> ]	VRTC端子 シャットダウン 遅延時間*1 [t <sub>RSD</sub> ]	過充電タイマ リセット機能*2
S-82H4AAA-A8T2U	4.600 V	4.300 V	3.300 V	2.500 V	2.700 V	6 s	6 s	なし

\*1. 過充電検出遅延時間、VRTC端子シャットダウン遅延時間 : 1 s, 2 s, 4 s, 6 s

\*2. 過充電タイマリセット機能 : あり、なし

**備考** 上記以外の製品をご希望のときは、販売窓口までお問い合わせください。

## ■ ピン配置図

### 1. DFN-8(2020)A

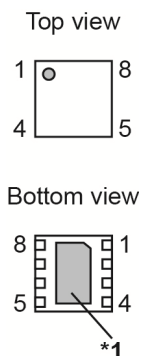


図2

表4

端子番号	端子記号	端子内容
1	VDD	正電源入力端子
2	VC1	正電源入力端子、 バッテリー1の正電圧接続端子
3	VC2	バッテリー1の負電圧接続端子、 バッテリー2の正電圧接続端子
4	VC3	バッテリー2の負電圧接続端子、 バッテリー3の正電圧接続端子
5	VC4	バッテリー3の負電圧接続端子、 バッテリー4の正電圧接続端子
6	VSS	負電源入力端子、 バッテリー4の負電圧接続端子
7	CO	充電制御用FETゲート接続端子
8	VRTC	外付けRTC用電圧出力端子

- \*1. 網掛け部分の裏面放熱板は、基板に接続し電位をオープンまたは $V_{C1}$ としてください。  
 ただし、電極としての機能には使用しないでください。

### 2. HSNT-8(1616)

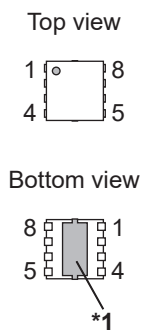


図3

表5

端子番号	端子記号	端子内容
1	VDD	正電源入力端子
2	VC1	正電源入力端子、 バッテリー1の正電圧接続端子
3	VC2	バッテリー1の負電圧接続端子、 バッテリー2の正電圧接続端子
4	VC3	バッテリー2の負電圧接続端子、 バッテリー3の正電圧接続端子
5	VC4	バッテリー3の負電圧接続端子、 バッテリー4の正電圧接続端子
6	VSS	負電源入力端子、 バッテリー4の負電圧接続端子
7	CO	充電制御用FETゲート接続端子
8	VRTC	外付けRTC用電圧出力端子

- \*1. 網掛け部分の裏面放熱板は、基板に接続し電位をオープンまたは $V_{C1}$ としてください。  
 ただし、電極としての機能には使用しないでください。

■ 絶対最大定格

表6

(特記なき場合 : Ta = +25°C)

項目	記号	適用端子	絶対最大定格	単位
VDD端子 - VSS端子間入力電圧	V <sub>DS1</sub>	VDD	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 28	V
VC1端子 - VSS端子間入力電圧	V <sub>DS2</sub>	VC1	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 28	V
入力端子電圧	V <sub>IN</sub>	VC2, VC3, VC4	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>VC1</sub> + 0.3	V
CO端子出力電圧	V <sub>CO</sub>	CO	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>DD</sub> + 0.3	V
VRTC端子出力電圧	V <sub>VRTC</sub>	VRTC	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 6	V
動作周囲温度	T <sub>opr</sub>	-	-40 ~ +85	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-	-40 ~ +125	°C

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

■ 熱抵抗値

表7

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	
ジャンクション温度 - 周囲温度間 熱抵抗値*1	θ <sub>JA</sub>	DFN-8(2020)A	Board A	-	242	-	°C/W
			Board B	-	182	-	°C/W
			Board C	-	-	-	°C/W
			Board D	-	-	-	°C/W
			Board E	-	-	-	°C/W
		HSNT-8(1616)	Board A	-	214	-	°C/W
			Board B	-	172	-	°C/W
			Board C	-	-	-	°C/W
			Board D	-	-	-	°C/W
			Board E	-	-	-	°C/W

\*1. 測定環境 : JEDEC STANDARD JESD51-2A準拠

備考 詳細については、"■ Power Dissipation"、"Test Board" を参照してください。

■ 電気的特性

表8

(特記なき場合 : Ta = +25°C)

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
<b>検出電圧</b>							
過充電検出電圧n (n = 1, 2, 3, 4)	V <sub>CU<sub>n</sub></sub>	Ta = +25°C	V <sub>CU</sub> - 0.015	V <sub>CU</sub>	V <sub>CU</sub> + 0.015	V	1
		Ta = -10°C ~ +60°C*1	V <sub>CU</sub> - 0.020	V <sub>CU</sub>	V <sub>CU</sub> + 0.020	V	1
過充電解除電圧n (n = 1, 2, 3, 4)	V <sub>CL<sub>n</sub></sub>	-	V <sub>CL</sub> - 0.050	V <sub>CL</sub>	V <sub>CL</sub> + 0.050	V	1
VRTC端子シャットダウン電圧n (n = 1, 2, 3, 4)	V <sub>RSD<sub>n</sub></sub>	-	V <sub>RSD</sub> - 0.050	V <sub>RSD</sub>	V <sub>RSD</sub> + 0.050	V	2
VRTC端子復帰電圧n (n = 1, 2, 3, 4)	V <sub>RST<sub>n</sub></sub>	-	V <sub>RST</sub> - 0.100	V <sub>RST</sub>	V <sub>RST</sub> + 0.100	V	2
<b>入力電圧</b>							
VDD端子 - VSS端子間動作電圧	V <sub>DSOP</sub>	-	3.6	-	24	V	-
<b>出力電圧</b>							
CO端子出力電圧 "H"	V <sub>COH</sub>	-	4.0	6.0	7.5	V	2
<b>入力電流</b>							
動作時消費電流	I <sub>OPE</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = V <sub>CU</sub> - 1.0 V	-	2.0	4.0	μA	2
VRTC端子シャットダウン時消費電流	I <sub>OPE<sub>D</sub></sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = V <sub>RSD</sub> - 1.0 V	-	-	1.0	μA	2
VC1端子入力電流	I <sub>VC1</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = V <sub>CU</sub> - 1.0 V	-	-	3.7	μA	2
VCn端子入力電流 (n = 2, 3, 4)	I <sub>VC<sub>n</sub></sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = V <sub>CU</sub> - 1.0 V	-0.42	0	-	μA	2
<b>出力電流</b>							
CO端子ソース電流	I <sub>COH</sub>	-	-	-	-20	μA	2
CO端子シンク電流	I <sub>COL</sub>	-	20	-	-	μA	2
<b>遅延時間</b>							
過充電検出遅延時間	t <sub>CU</sub>	-	t <sub>CU</sub> × 0.7	t <sub>CU</sub>	t <sub>CU</sub> × 1.3	s	2
過充電解除遅延時間	t <sub>CL</sub>	-	8	16	32	ms	2
過充電タイマリセット遅延時間	t <sub>TR</sub>	過充電タイマリセット機能あり	6	12	20	ms	-
テストモード移行時間	t <sub>TST</sub>	-	-	-	10	ms	-
VRTC端子シャットダウン遅延時間	t <sub>RSD</sub>	-	t <sub>RSD</sub> × 0.7	t <sub>RSD</sub>	t <sub>RSD</sub> × 1.3	s	2
<b>VRTC端子出力</b>							
VRTC端子出力電圧	V <sub>VRTC</sub>	I <sub>VRTC</sub> = 10 μA, SW2 = ON	V <sub>VRTC</sub> × 0.98	V <sub>VRTC</sub>	V <sub>VRTC</sub> × 1.02	V	2
VRTC端子出力電流	I <sub>VRTC</sub>	-	-	-	2	mA	-

\*1. 高温および低温での選別はしていませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。

■ 測定回路

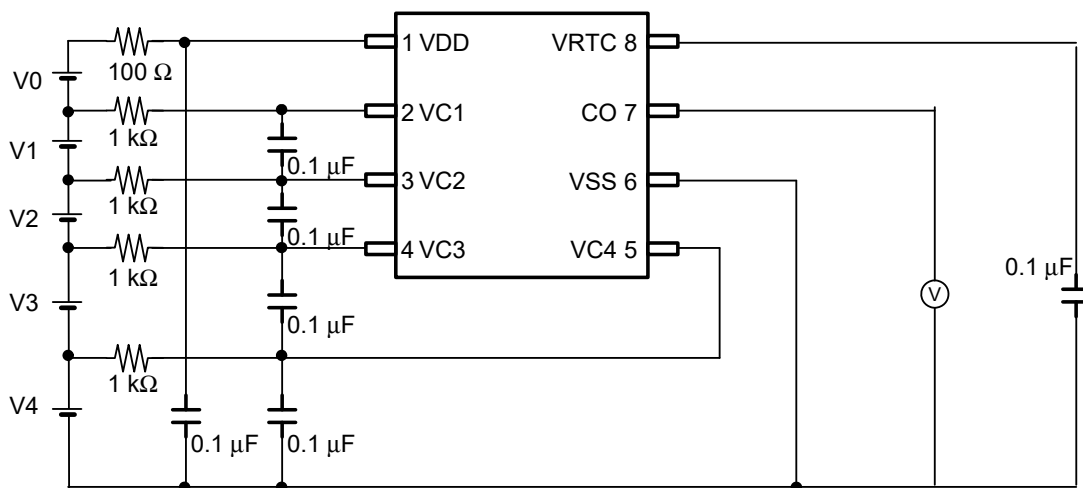


図4 測定回路1

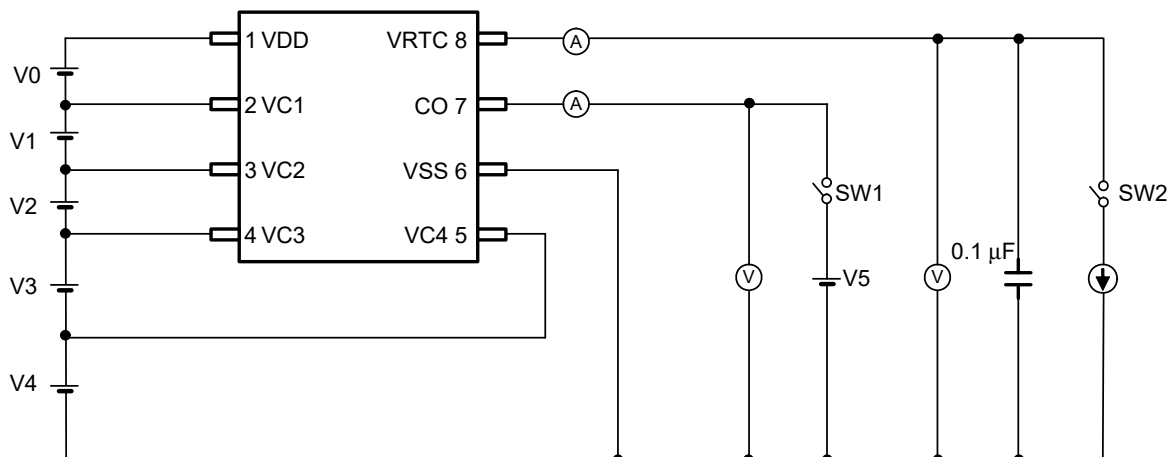


図5 測定回路2

測定回路の初期状態はSW1、SW2をOFFとしてください。  
測定回路1、2を使用した測定項目について説明します。

1. 過充電検出電圧 $n$  ( $V_{CU_n}$ )、過充電解除電圧 $n$  ( $V_{CL_n}$ )  
(測定回路1)

$V_0 = 0\text{ V}$ ,  $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V_{CU} - 0.1\text{ V}$ に設定し、 $V_1$ を徐々に上げ、CO端子出力が反転する $V_1$ の電圧を過充電検出電圧1 ( $V_{CU1}$ ) とします。その後、 $V_1 = V_{CU} + 0.1\text{ V}$ ,  $V_2 = V_3 = V_4 = 3.5\text{ V}$ に設定し、 $V_1$ を徐々に下げ、CO端子出力が再度反転する $V_1$ の電圧を過充電解除電圧1 ( $V_{CL1}$ ) とします。

ほかの過充電検出電圧 $n$  ( $V_{CU_n}$ )、過充電解除電圧 $n$  ( $V_{CL_n}$ ) も $n = 1$ の場合と同様に求めることができます。

備考  $n = 1, 2, 3, 4$



**2. VRTC端子シャットダウン電圧 $n$  ( $V_{RSDn}$ )、VRTC端子復帰電圧 $n$  ( $V_{RSTn}$ )  
(測定回路2)**

$V_0 = 0\text{ V}$ ,  $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = 3.5\text{ V}$ に設定し、 $V_1$ を徐々に下げ、VRTC端子出力が $V_{SS}$ となる $V_1$ の電圧をVRTC端子シャットダウン電圧1 ( $V_{RSD1}$ ) とします。その後、 $V_1 = V_{RSD} - 0.15\text{ V}$ ,  $V_2 = V_3 = V_4 = 3.5\text{ V}$ に設定し、 $V_1$ を徐々に上げ、VRTC端子出力がVRTC端子出力電圧 ( $V_{VRTC}$ ) となる $V_1$ の電圧をVRTC端子復帰電圧1 ( $V_{RST1}$ ) とします。ほかのVRTC端子シャットダウン電圧 $n$  ( $V_{RSDn}$ )、VRTC端子復帰電圧 $n$  ( $V_{RSTn}$ ) も $n = 1$ の場合と同様に求めることができます。

**3. CO端子出力電圧 "H" ( $V_{COH}$ )  
(測定回路2)**

$V_0 = 0\text{ V}$ ,  $V_1 = 4.9\text{ V}$ ,  $V_2 = V_3 = V_4 = 3.5\text{ V}$ のときのCO端子 -  $V_{SS}$ 端子間電圧をCO端子出力電圧 "H" ( $V_{COH}$ ) とします。

**4. CO端子ソース電流 ( $I_{COH}$ )  
(測定回路2)**

$V_0 = 0\text{ V}$ ,  $V_1 = 4.9\text{ V}$ ,  $V_2 = V_3 = V_4 = 3.5\text{ V}$ ,  $V_5 = V_{COH} - 0.5\text{ V}$ に設定したあと、SW1をONにします。このときのCO端子の電流をCO端子ソース電流 ( $I_{COH}$ ) とします。

**5. CO端子シンク電流 ( $I_{COL}$ )  
(測定回路2)**

$V_0 = 0\text{ V}$ ,  $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = 3.5\text{ V}$ ,  $V_5 = 0.5\text{ V}$ に設定したあと、SW1をONにします。このときのCO端子の電流をCO端子シンク電流 ( $I_{COL}$ ) とします。

**6. 過充電検出遅延時間 ( $t_{CU}$ )、過充電解除遅延時間 ( $t_{CL}$ )  
(測定回路2)**

$V_0 = 0\text{ V}$ ,  $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = 3.5\text{ V}$ に設定したあと、 $V_1$ を4.9 Vに立ち上げ、CO端子出力が反転するまでの時間を過充電検出遅延時間 ( $t_{CU}$ ) とします。その後、 $V_1$ を3.5 Vに立ち下げ、CO端子出力が反転するまでの時間を過充電解除遅延時間 ( $t_{CL}$ ) とします。

**7. VRTC端子シャットダウン遅延時間 ( $t_{RSD}$ )  
(測定回路2)**

$V_0 = 0\text{ V}$ ,  $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = 3.5\text{ V}$ に設定したあと、 $V_1$ を2.4 Vに立ち下げ、VRTC端子出力が $V_{SS}$ となるまでの時間をVRTC端子シャットダウン遅延時間 ( $t_{RSD}$ ) とします。

備考  $n = 1, 2, 3, 4$

## ■ 動作説明

備考 "■ バッテリー保護ICの接続例" を参照してください。

### 1. 通常状態

すべての電池電圧が、VRTC端子シャットダウン電圧 $n$  ( $V_{RSDn}$ ) 以上かつ過充電検出電圧 $n$  ( $V_{CU_n}$ ) 以下である場合、CO端子は "L" を出力し、VRTC端子はVRTC端子出力電圧 ( $V_{VRTC}$ ) を出力します。これを通常状態と言います。

### 2. 過充電状態

いずれかの電池電圧が過充電検出電圧 $n$  ( $V_{CU_n}$ ) を越え、その状態を過充電検出遅延時間 ( $t_{cu}$ ) 以上保持すると、CO端子出力が反転します。この状態を過充電状態と言います。CO端子にFETを接続することにより、充電制御および、セカンドプロテクトが可能になります。

すべての電池電圧が過充電解除電圧 ( $V_{CLn}$ ) 未満になり、その状態を過充電解除遅延時間 ( $t_{cl}$ ) 以上保持すると、通常状態へ復帰します。

### 3. VRTC端子シャットダウン状態

いずれかの電池電圧がVRTC端子シャットダウン電圧 $n$  ( $V_{RSDn}$ ) を下回り、その状態をVRTC端子シャットダウン遅延時間 ( $t_{rSD}$ ) 以上保持すると、VRTC端子出力が $V_{SS}$ となります。この状態をVRTC端子シャットダウン状態と言います。

すべての電池電圧がVRTC端子復帰電圧 $n$  ( $V_{RSTn}$ ) 以上になると、通常状態へ復帰します。

### 4. 過充電タイマリセット機能

いずれかの電池電圧が $V_{CU_n}$ を越えてから充電を停止させるまでの $t_{cu}$ 中に、タイマリセット機能は以下のように動作します。

一時的に $V_{CU_n}$ を下回るような過充電解除ノイズが入力された場合、過充電解除ノイズの時間が過充電タイマリセット遅延時間 ( $t_{TR}$ ) 未満であれば $t_{cu}$ を継続してカウントします。一方、同様の状態において過充電解除ノイズの時間が $t_{TR}$ 以上であれば $t_{cu}$ のカウントを一度リセットし、その後、 $V_{CU_n}$ を越えてから $t_{cu}$ のカウントを再開します。

備考  $n = 1, 2, 3, 4$

## 5. テストモード

本ICは、テストモードに移行することで、過充電検出遅延時間 ( $t_{cu}$ ) およびVRTC端子シャットダウン遅延時間 ( $t_{rsd}$ ) を短くすることが可能です。

テストモードへはVDD端子電圧をVC1端子電圧より7.0 V以上高い電圧を10 ms ( $V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5$  V,  $T_a = +25^\circ\text{C}$ ) 以上保持することで移行できます。その状態は内部ラッチで保持され、ふたたびVDD端子電圧をVC1端子電圧と同じ電圧に戻してもテストモードを保持します。

過充電またはVRTC端子シャットダウンを検出して遅延時間経過後に検出状態になるとテストモード保持用のラッチがリセットされ、テストモードから離脱します。

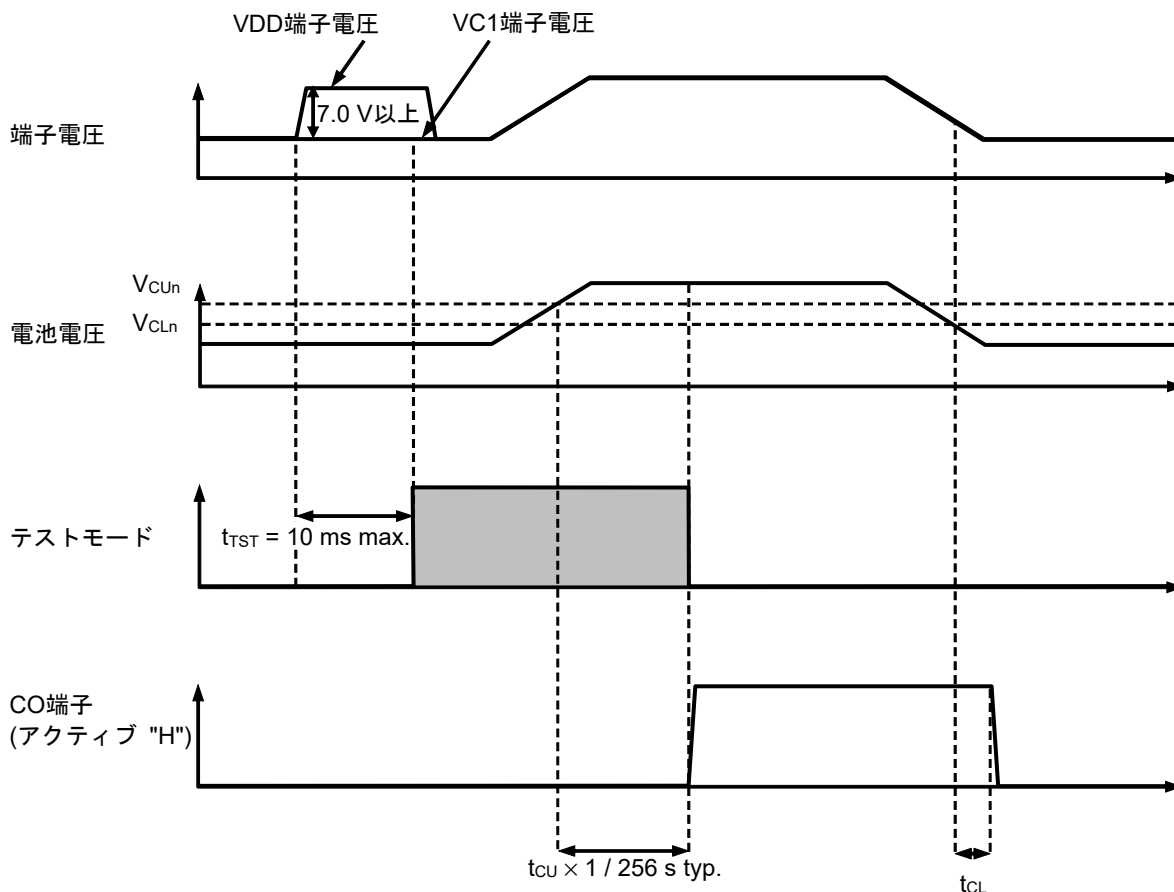


図6

- 注意 1. テストモードへの移行は、すべての電池が過充電ではない状態で行ってください。  
 2. テストモードでは過充電タイマリセット遅延時間 ( $t_{tr}$ ) は短縮されません。

備考 n = 1, 2, 3, 4

■ タイミングチャート

1. 過充電検出動作 (過充電タイマリセット機能あり)

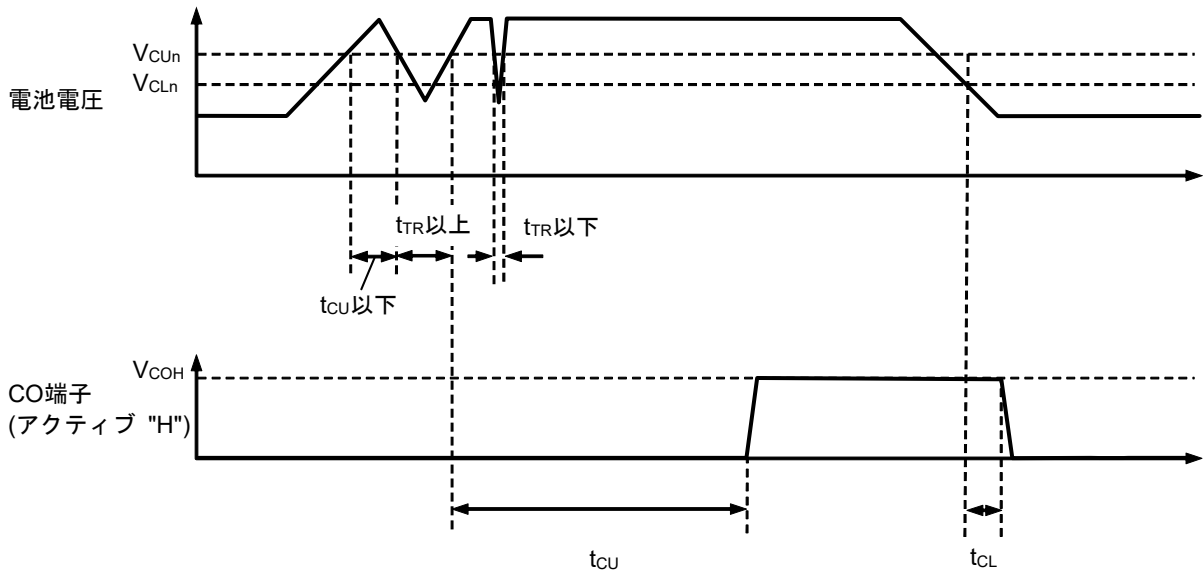


図7

備考 n = 1, 2, 3, 4

## 2. VRTC端子シャットダウン動作

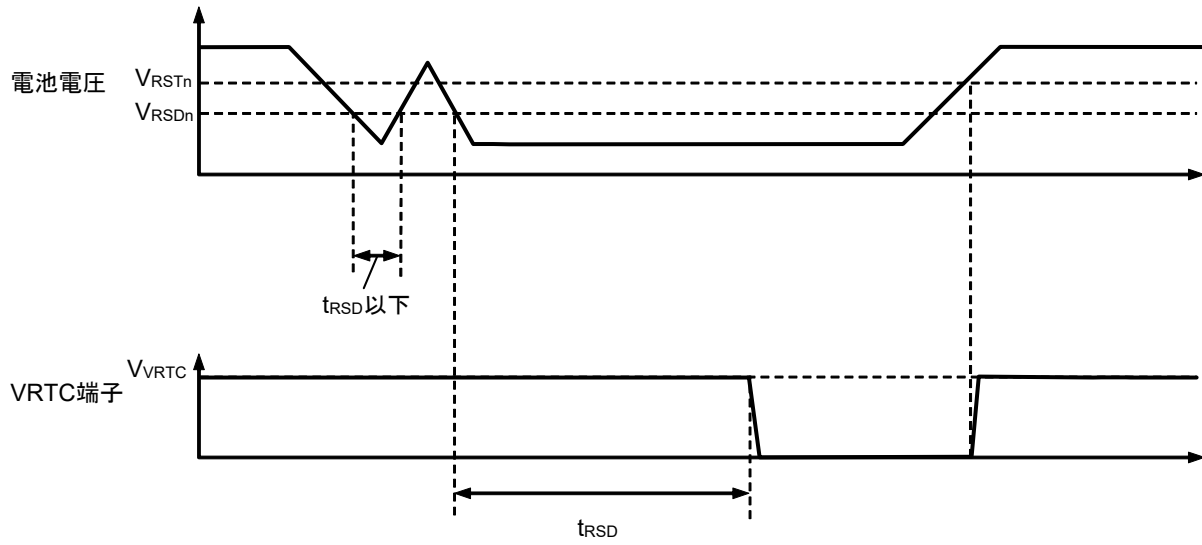


図8

備考 n = 1, 2, 3, 4

3. 過充電タイマリセット動作 (過充電タイマリセット機能あり)

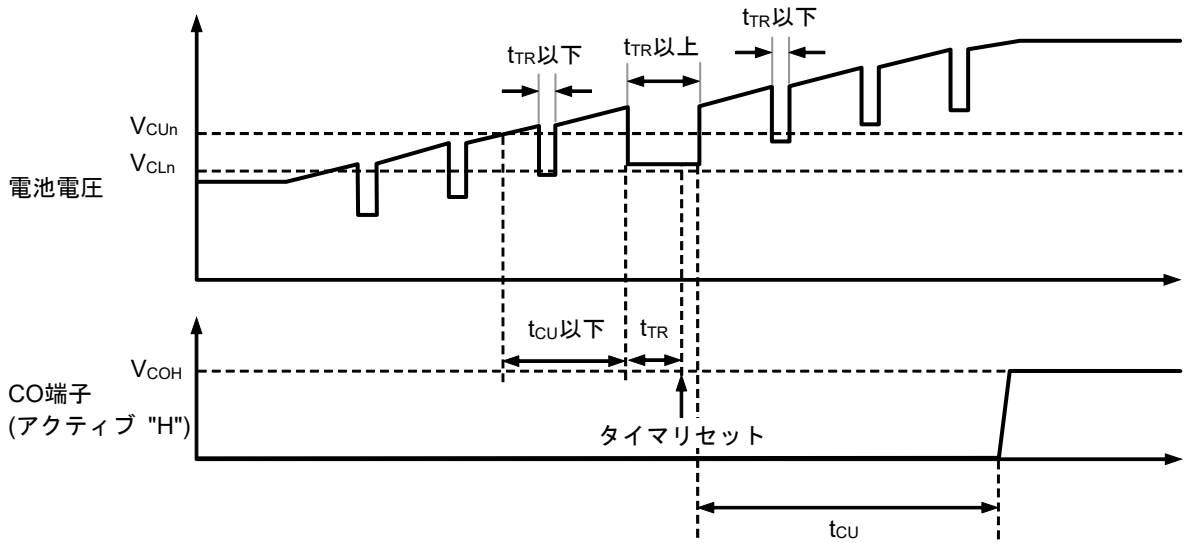
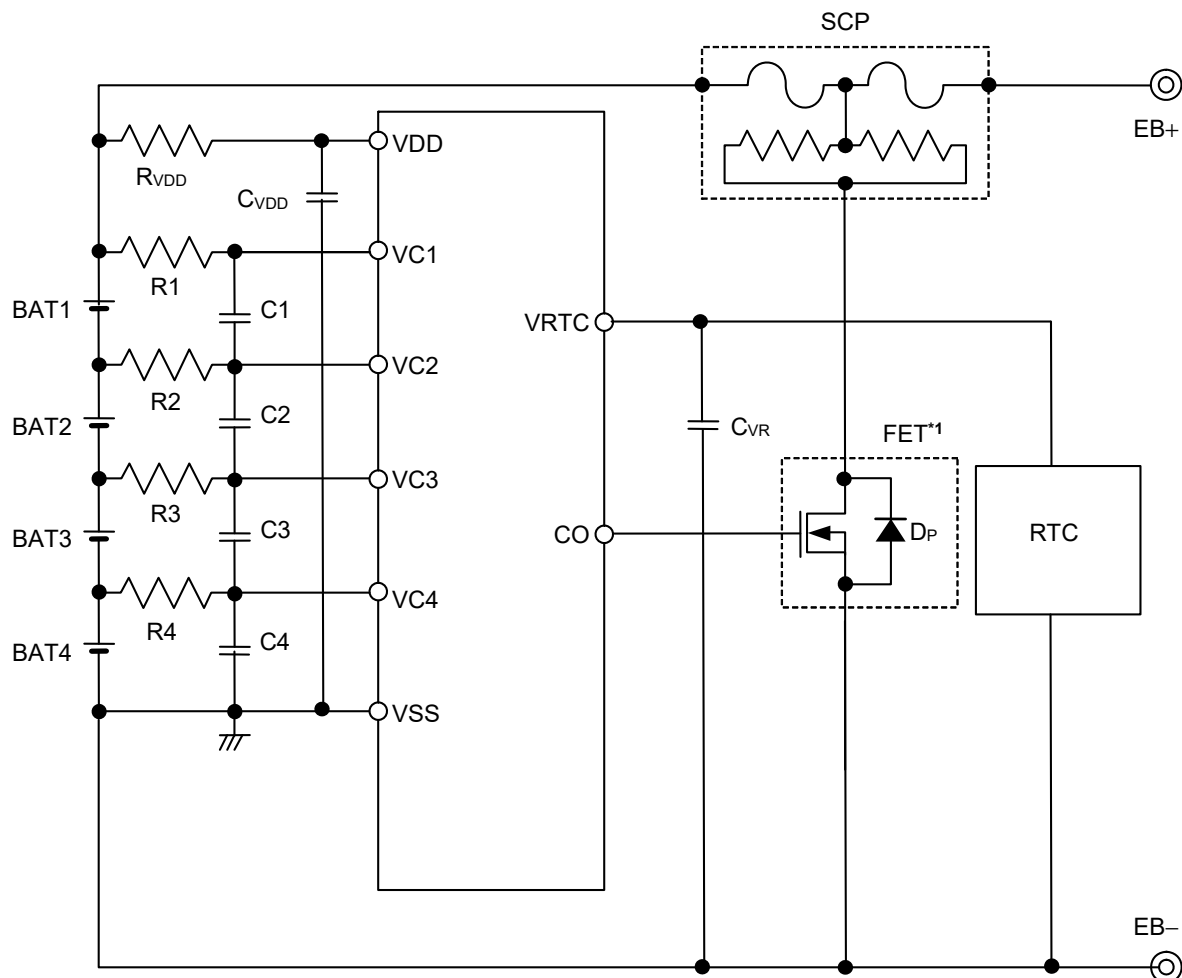


図9

備考 n = 1, 2, 3, 4

## ■ バッテリー保護ICの接続例

### 1. 4セル直列



\*1. 本ICはCO端子出力電圧を7.5 V max.に制限するため、ゲート耐圧8 VのFETの使用が可能です。

図10

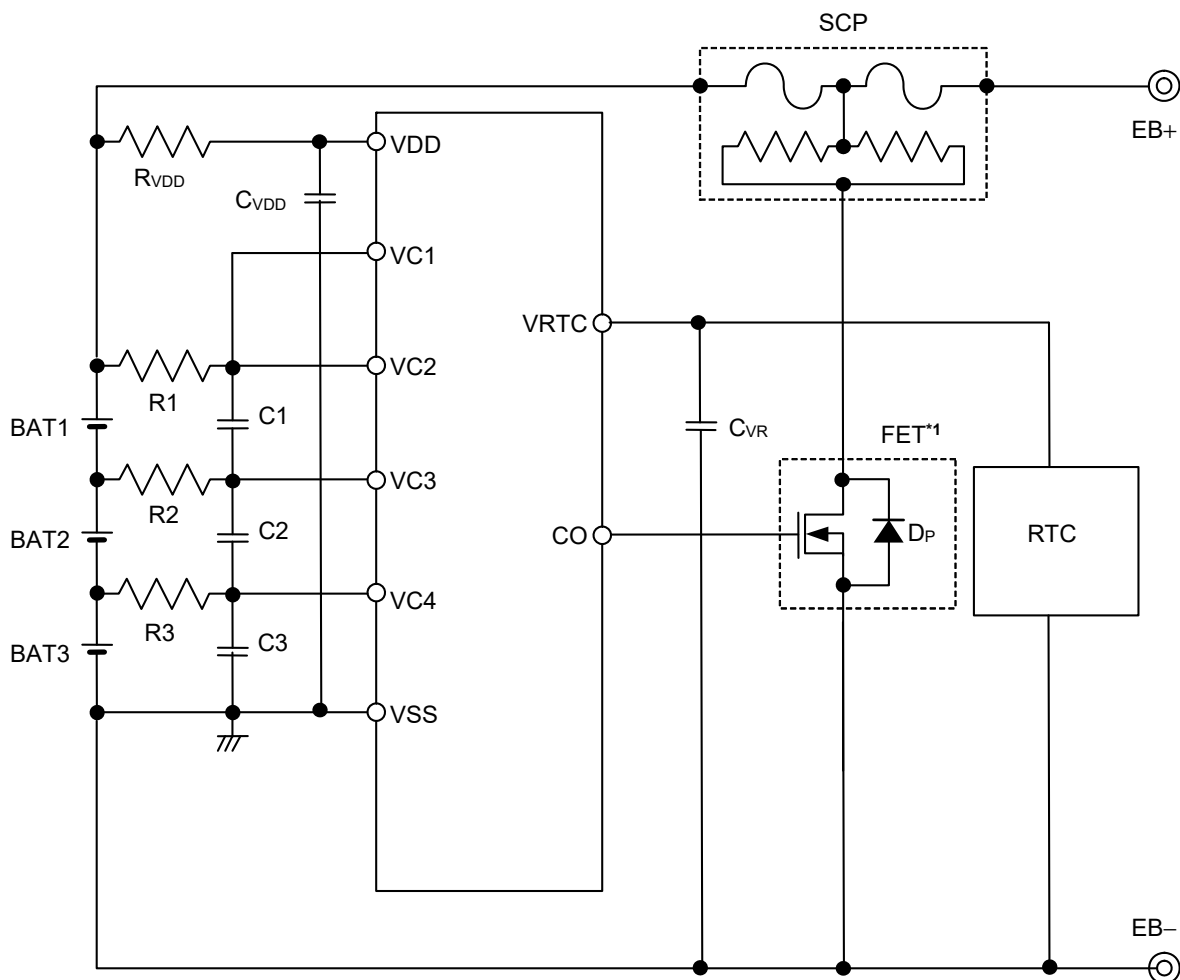
表9 外付け部品定数

No.	部品	Min.	Typ.*1	Max.	単位
1	R1 ~ R4	1	1	1	kΩ
2	C1 ~ C4, CvDD	0.1	0.1	1	μF
3	RvDD	100	100	1000	Ω
4	CvR	-	0.1	-	μF

\*1. 過充電検出電圧の精度は表9のTyp.値で保証しています。  
それ以外の値を使用した場合は精度が悪化します。

- 注意
1. 定数は予告なく変更することがあります。
  2. 接続例以外の回路においては、動作確認されていません。また、接続例および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。
  3. R1 ~ R4およびC1 ~ C4, CvDDは同じ定数にしてください。
  4. 電池接続中、過渡的にCO端子が検出状態になる場合があります。プロテクションヒューズの溶断を防ぐためBAT1のプラス極を最後に接続してください。

2. 3セル直列



\*1. 本ICはCO端子出力電圧を7.5 V max.に制限するため、ゲート耐圧8 VのFETの使用が可能です。

図11

表10 外付け部品定数

No.	部品	Min.	Typ.*1	Max.	単位
1	R1 ~ R3	1	1	1	kΩ
2	C1 ~ C3, C_VDD	0.1	0.1	1	μF
3	R_VDD	100	100	1000	Ω
4	C_VR	-	0.1	-	μF

\*1. 過充電検出電圧の精度は表10のTyp.値で保証しています。  
それ以外の値を使用した場合は精度が悪化します。

注意 1. 定数は予告なく変更することがあります。

2. 接続例以外の回路においては、動作確認されていません。また、接続例および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

3. R1 ~ R3およびC1 ~ C3, C\_VDDは同じ定数にしてください。

4. 電池接続中、過渡的にCO端子が検出状態になる場合があります。プロテクションヒューズの溶断を防ぐためBAT1のプラス極を最後に接続してください。



【SCPIに関するお問い合わせ先】

〒104-0031  
東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テブコビル9F  
デクセリアルズ株式会社  
グローバルセールス & マーケティング本部  
コネクティングマテリアル営業部  
TEL : 03-3538-1230 (代表)  
<https://www.dexerials.jp/>

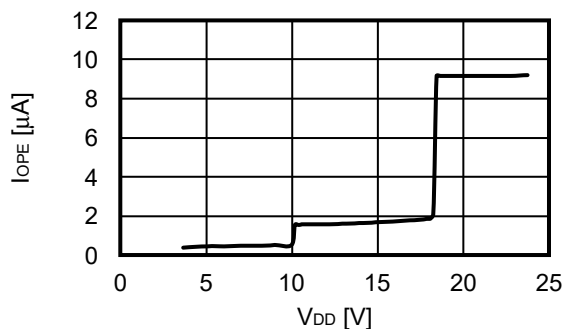
■ 注意事項

- ・ 電池を接続するときに $V_{CL}$ 以上の電池を接続しないでください。
- ・ ひとつでも $V_{CL}$ 以上の電池が含まれていると、全端子接続後、本ICが過充電状態になる場合があります。
- ・ アプリケーション回路によっては、過充電電池が含まれていない場合でも、電池接続時の過渡的なCO端子検出パルスの出力を防止するために、電池接続順が制限される可能性があります。ご使用の際には十分な評価を行ってください。
- ・ 電池接続順の制限をしない製品をご希望の場合は、電池接続順フリーのS-82K3/K4シリーズをご検討ください。
- ・ "■ バッテリー保護ICの接続例" の図中に示す $R_{VDD}$ とR1の電池側端子は、電池接続前にショートしてください。
- ・ IC内での損失が許容損失を越えないように、入出力電圧、負荷電流の使用条件に注意してください。
- ・ 本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加されないようにしてください。
- ・ 弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様また、出荷先の国などによって当ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。

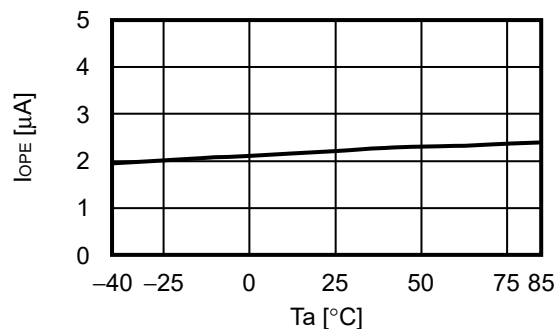
■ 諸特性データ (Typicalデータ)

1. 消費電流

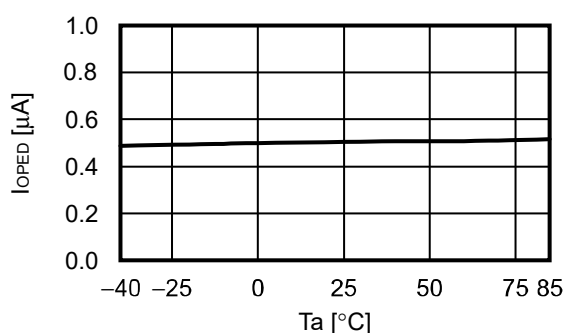
1.1  $I_{OPE} - V_{DD}$



1.2  $I_{OPE} - T_a$

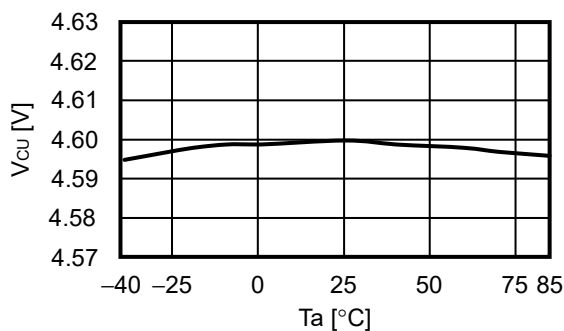


1.3  $I_{OPED} - T_a$

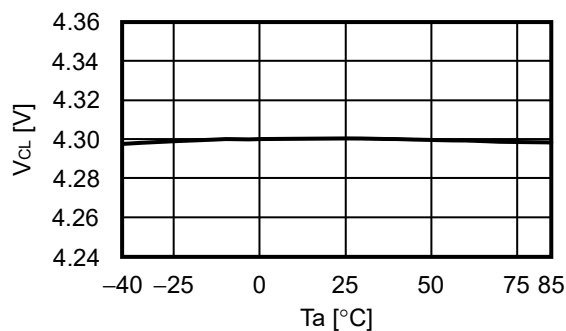


2. 検出電圧、解除電圧

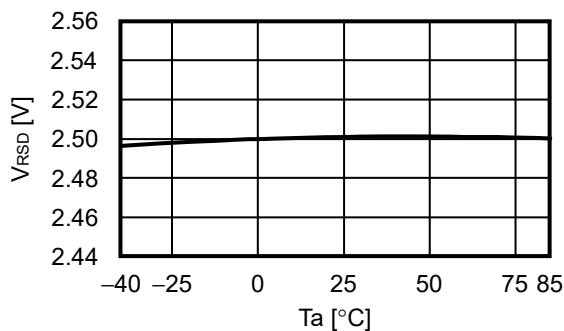
2.1  $V_{CU} - T_a$



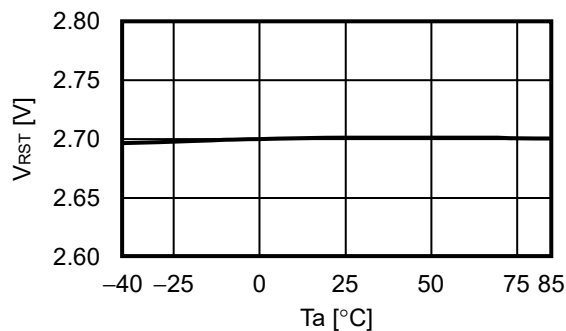
2.2  $V_{CL} - T_a$



2.3  $V_{RSD} - T_a$

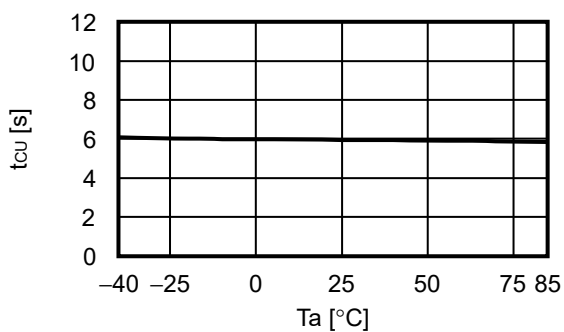


2.4  $V_{RST} - T_a$

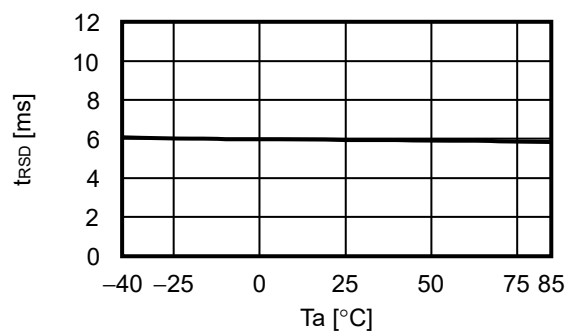


### 3. 遅延時間

3.1  $t_{cu} - T_a$

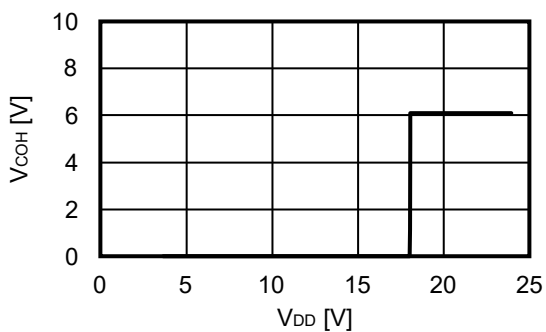


3.2  $t_{rSD} - T_a$

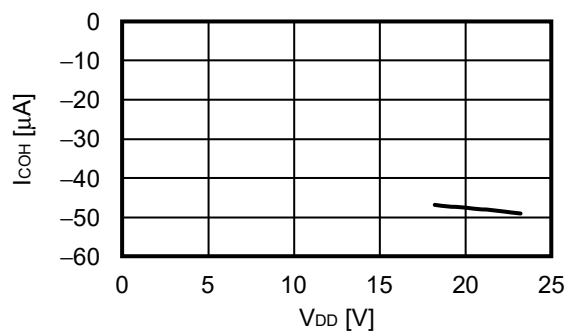


### 4. 出力端子

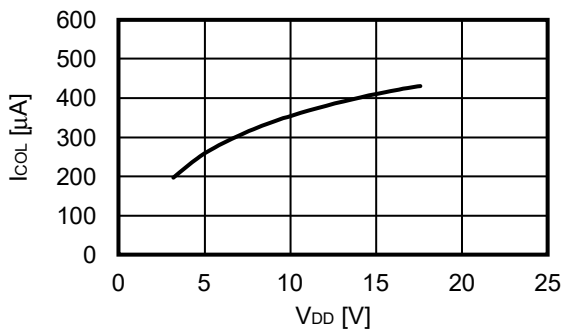
4.1  $V_{COH} - V_{DD}$



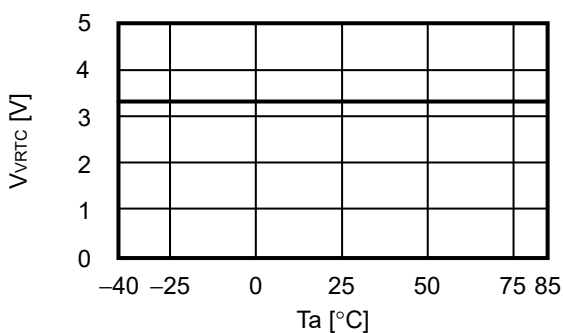
4.2  $I_{COH} - V_{DD}$



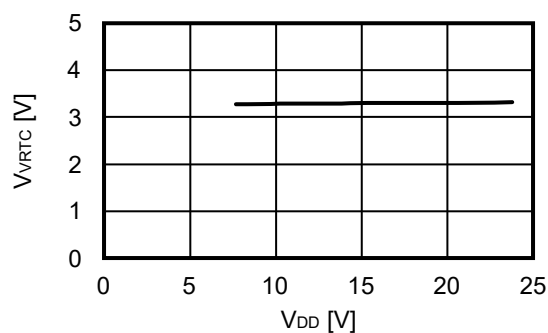
4.3  $I_{COL} - V_{DD}$



4.4  $V_{VRTC} - T_a$

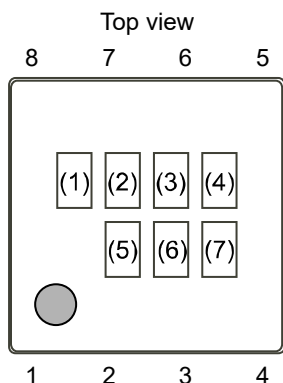


4.5  $V_{VRTC} - V_{DD}$



■ マーキング仕様

1. DFN-8(2020)A

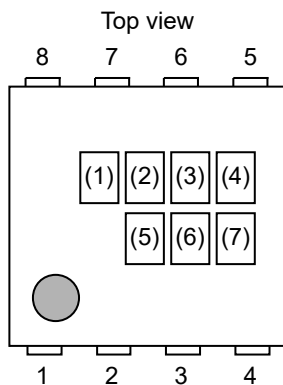


- (1) : 空白
- (2) ~ (4) : 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)
- (5) ~ (7) : ロットナンバー

製品名と製品略号の対照表

製品名	製品略号		
	(2)	(3)	(4)
S-82H4AAA-A8T8U	9	K	A
S-82H4AAB-A8T8U	9	K	B
S-82H4AAC-A8T8U	9	K	C
S-82H4AAD-A8T8U	9	K	D
S-82H4AAE-A8T8U	9	K	E

2. HSNT-8(1616)



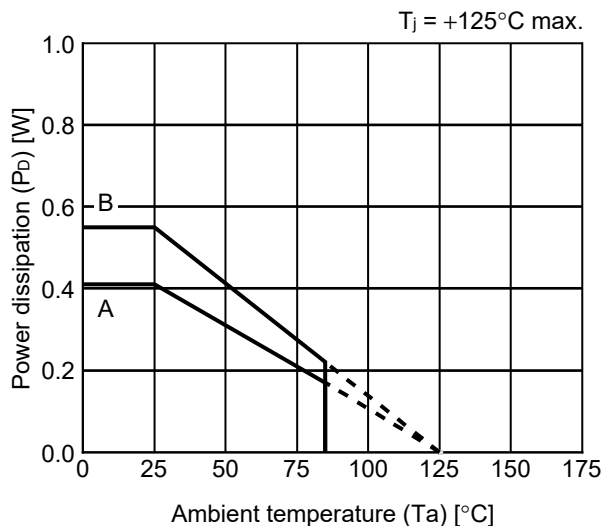
- (1) : 空白
- (2) ~ (4) : 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)
- (5) ~ (7) : ロットナンバー

製品名と製品略号の対照表

製品名	製品略号		
	(2)	(3)	(4)
S-82H4AAA-A8T2U	9	K	A

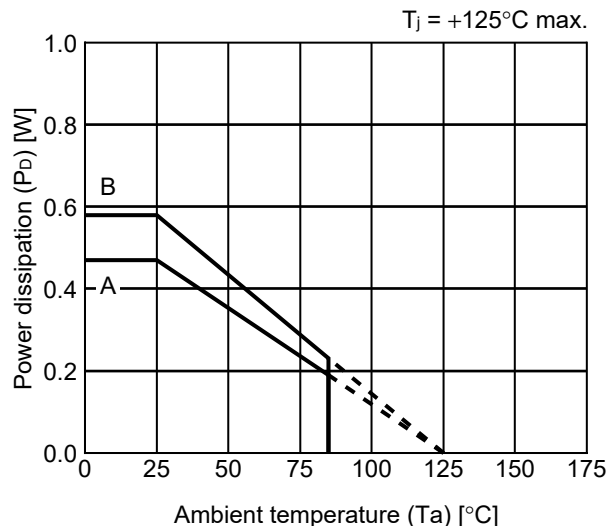
■ Power Dissipation

DFN-8(2020)A




Board	Power Dissipation (P <sub>D</sub> )
A	0.41 W
B	0.55 W
C	-
D	-
E	-

HSNT-8(1616)

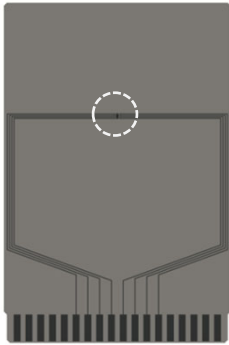


Board	Power Dissipation (P <sub>D</sub> )
A	0.47 W
B	0.58 W
C	-
D	-
E	-

# DFN-8(2020)A Test Board

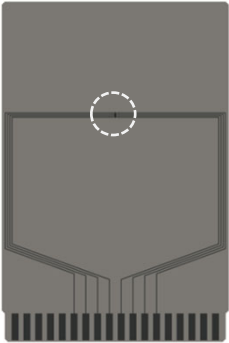
 IC Mount Area

(1) Board A



Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	2	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	-
	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(2) Board B



Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	



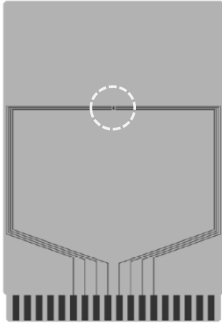
enlarged view

No. DFN8-E-Board-SD-1.0

# HSNT-8(1616) Test Board

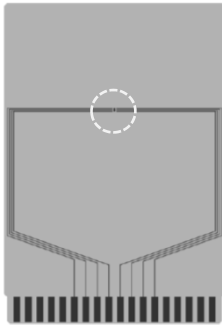
 IC Mount Area

(1) Board A



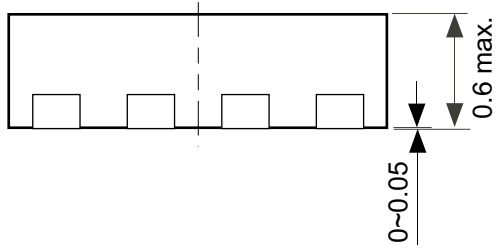
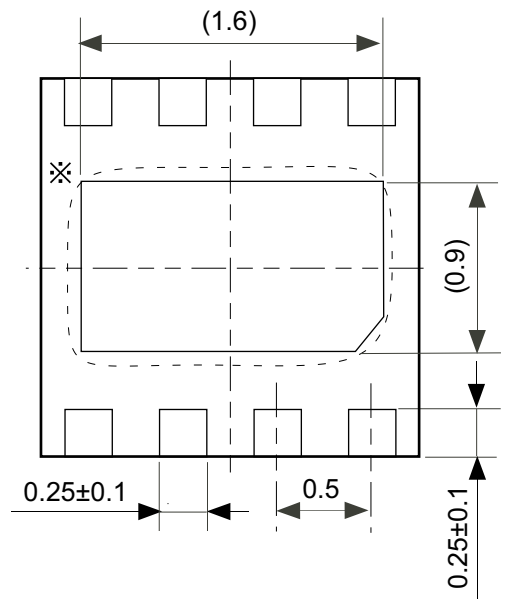
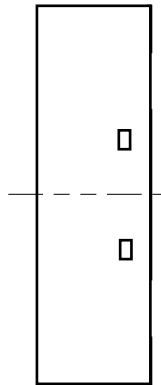
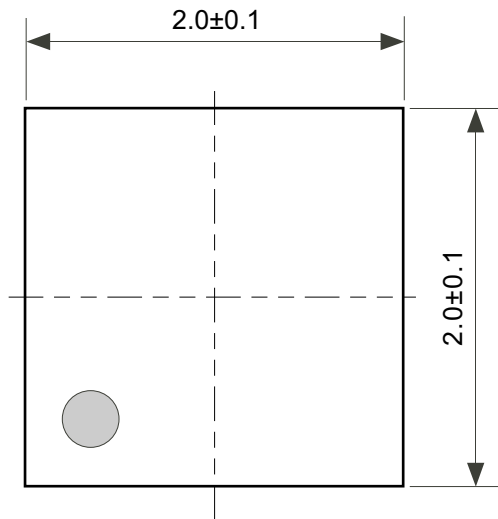
Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	2	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	-
	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(2) Board B



Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

No. HSNT8-B-Board-SD-1.0

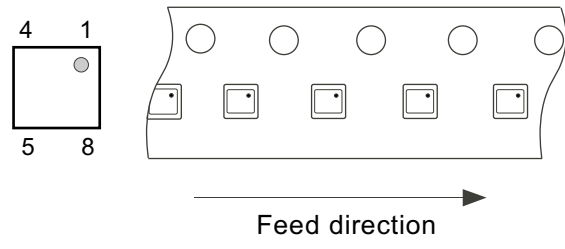
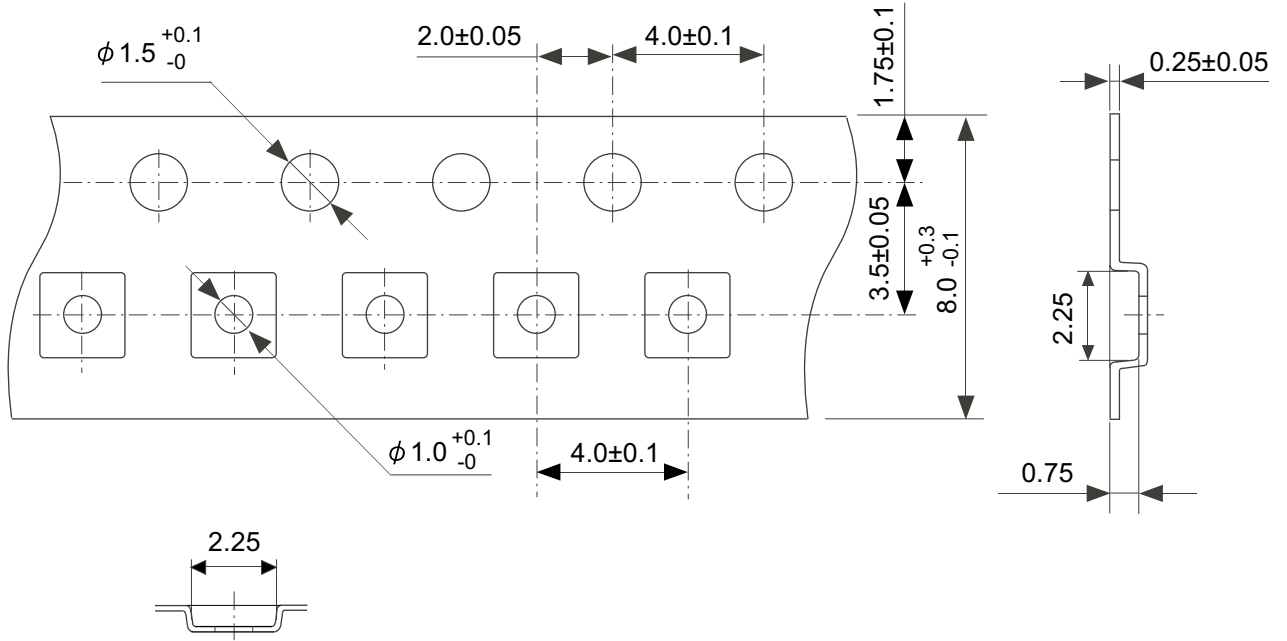


※ The heat sink of back side has different electric potential depending on the product. Confirm specifications of each product. Do not use it as the function of electrode.

No. IB008-A-P-SD-1.0

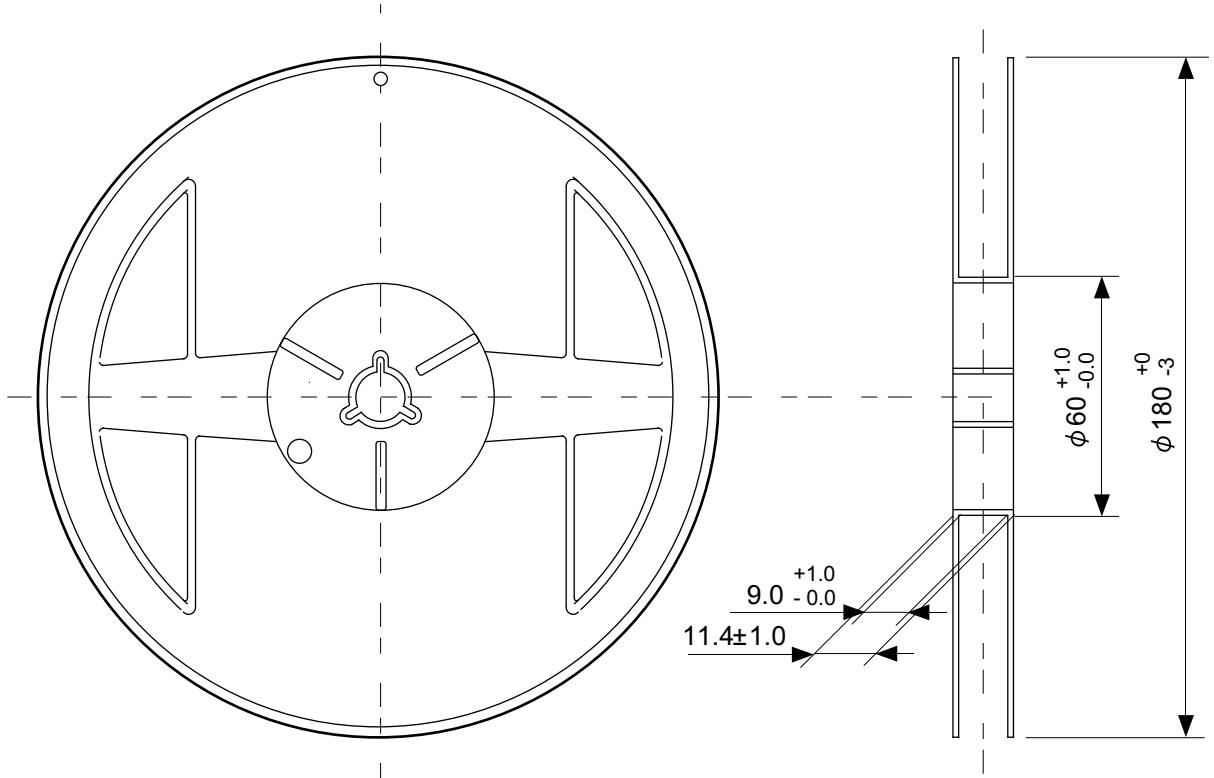
TITLE	DFN-8-E-PKG Dimensions
No.	IB008-A-P-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



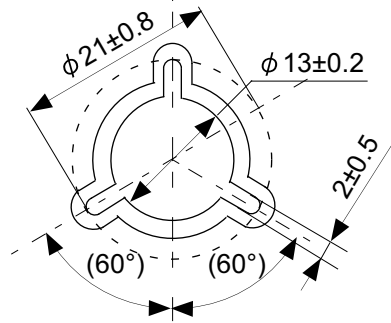


No. IB008-A-C-SD-1.0

TITLE	DFN-8-E-Carrier Tape
No.	IB008-A-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



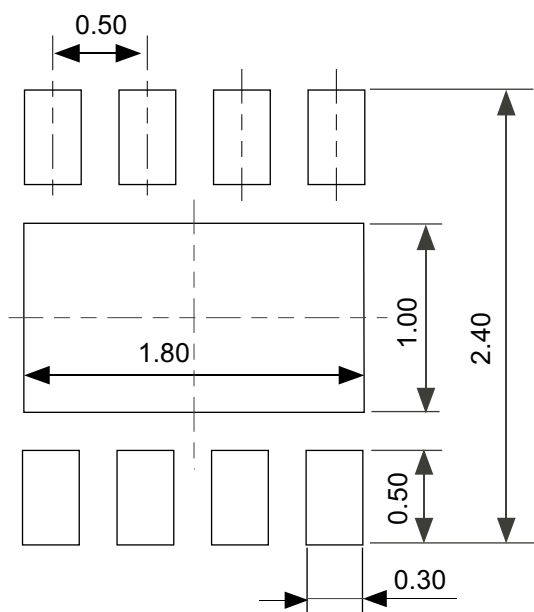
Enlarged drawing in the central part



No. IB008-A-R-SD-1.0

TITLE	DFN-8-E-Reel		
No.	IB008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			

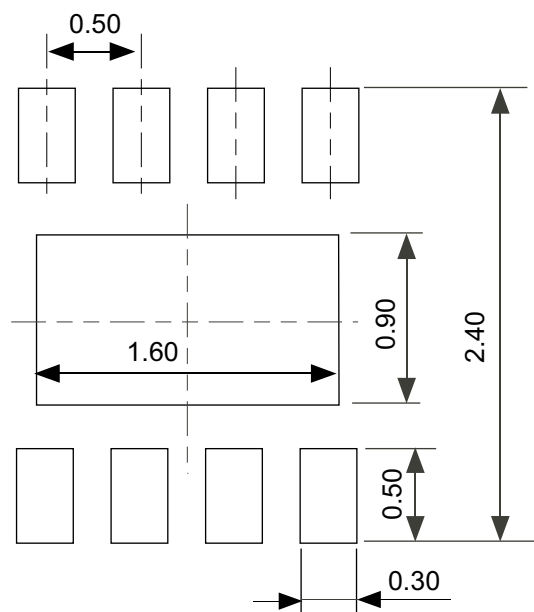
## Land Pattern



Caution It is recommended to solder the heat sink to a board in order to ensure the heat radiation.

注意 放熱性を確保する為に、PKGの裏面放熱板(ヒートシンク)を基板に半田付けする事を推奨いたします。

## Metal Mask Pattern

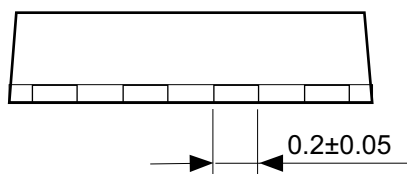
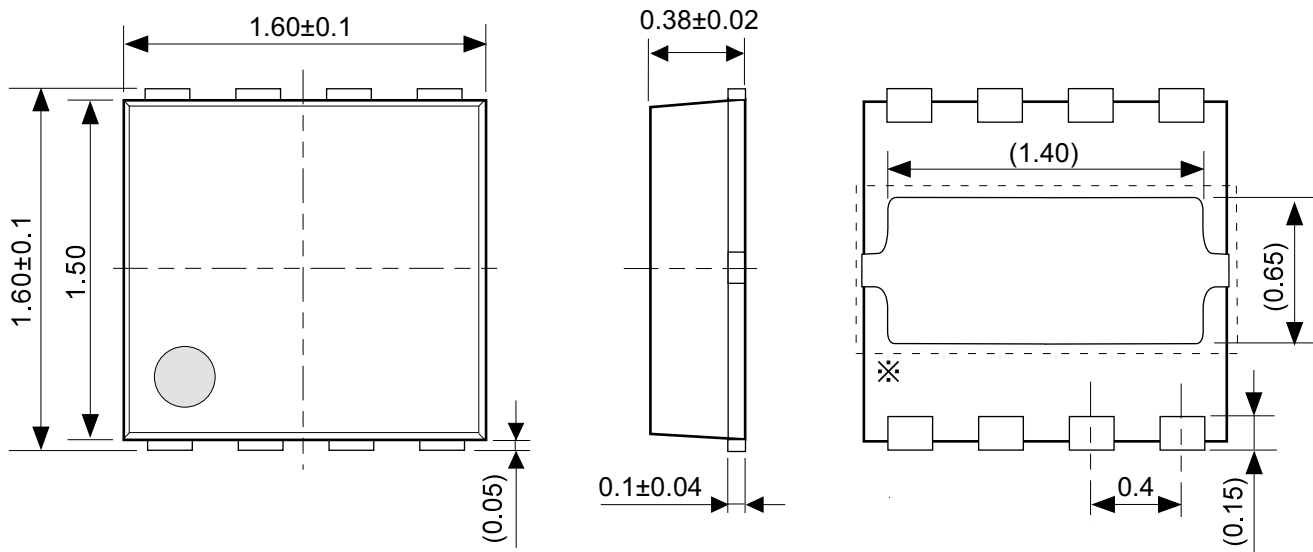


Caution ① Mask aperture ratio of the lead mounting part is 100%.  
 ② Mask aperture ratio of the heat sink mounting part is 80%.  
 ③ Mask thickness: t0.12 mm

注意 ①リード実装部のマスク開口率は100%です。  
 ②放熱板実装のマスク開口率は80%です。  
 ③マスク厚み : t0.12 mm

No. IB008-A-L-SD-1.0

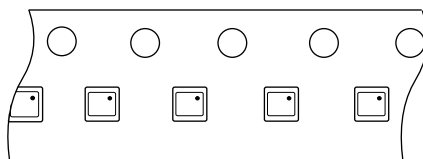
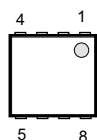
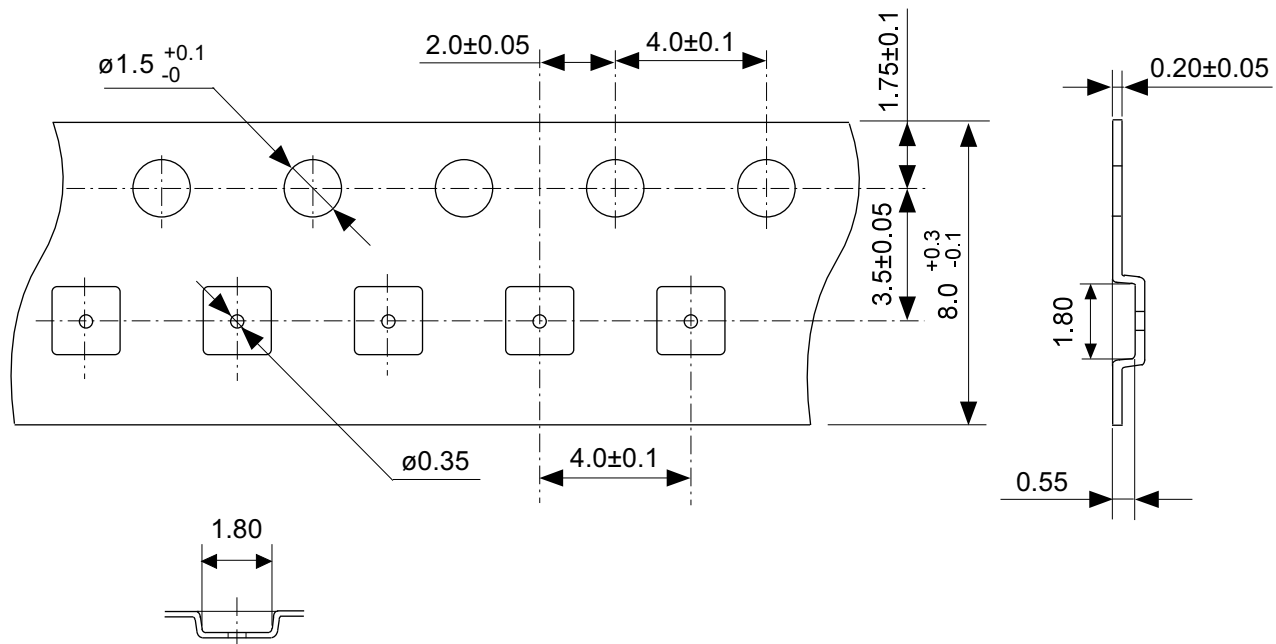
TITLE	DFN-8-E -Land Recommendation
No.	IB008-A-L-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



※ The heat sink of back side has different electric potential depending on the product.  
 Confirm specifications of each product.  
 Do not use it as the function of electrode.

No. PY008-A-P-SD-1.0

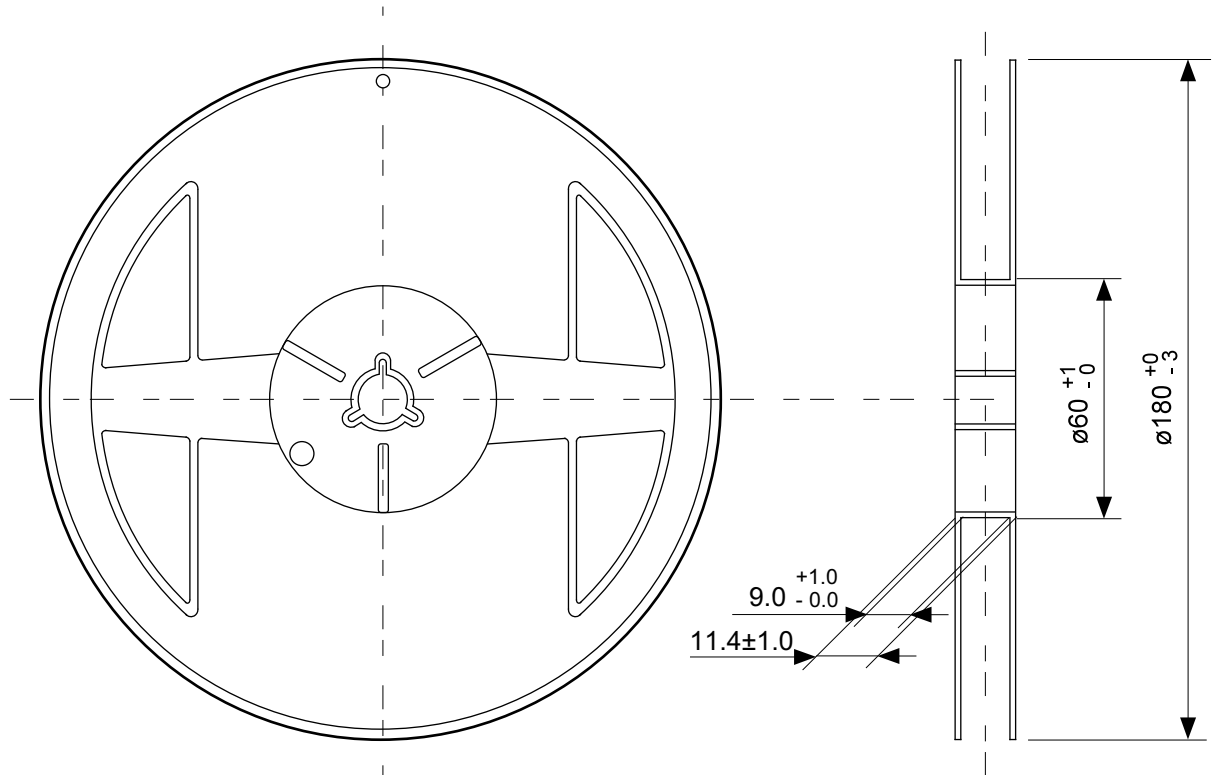
TITLE	HSNT-8-B-PKG Dimensions
No.	PY008-A-P-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



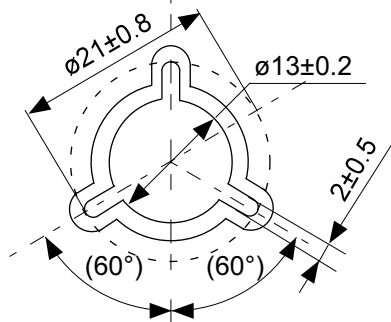
Feed direction →

No. PY008-A-C-SD-1.0

TITLE	HSNT-8-B-Carrier Tape
No.	PY008-A-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



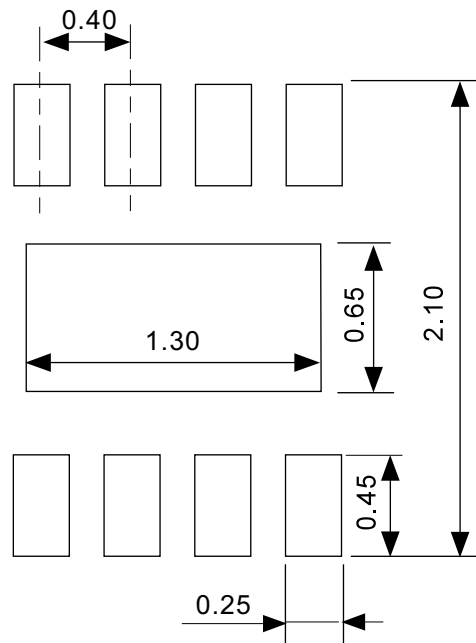
Enlarged drawing in the central part



No. PY008-A-R-SD-1.0

TITLE	HSNT-8-B-Reel		
No.	PY008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			

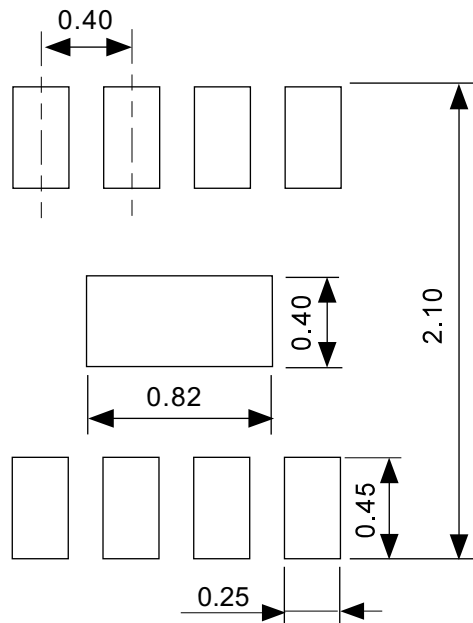
## Land Pattern



Caution It is recommended to solder the heat sink to a board in order to ensure the heat radiation.

注意 放熱性を確保する為に、PKGの裏面放熱板(ヒートシンク)を基板に半田付けする事を推奨いたします。

## Metal Mask Pattern



Caution ① Mask aperture ratio of the lead mounting part is 100%.  
 ② Mask aperture ratio of the heat sink mounting part is 40%.  
 ③ Mask thickness: t0.12 mm

注意 ①リード実装部のマスク開口率は100%です。  
 ②放熱板実装のマスク開口率は40%です。  
 ③マスク厚み : t0.12 mm

No. PY008-A-L-SD-1.0

TITLE	HSNT-8-B -Land Recommendation
No.	PY008-A-L-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	

## 免責事項 (取り扱い上の注意)

1. 本資料に記載のすべての情報 (製品データ、仕様、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等) は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。
2. 本資料に記載の回路例および使用方法は参考情報であり、量産設計を保証するものではありません。本資料に記載の情報を使用したことによる、本資料に記載の製品 (以下、本製品といいます) に起因しない損害や第三者の知的財産権等の権利に対する侵害に関し、弊社はその責任を負いません。
3. 本資料の記載に誤りがあり、それに起因する損害が生じた場合において、弊社はその責任を負いません。
4. 本資料に記載の範囲内の条件、特に絶対最大定格、動作電圧範囲、電気的特性等に注意して製品を使用してください。本資料に記載の範囲外の条件での使用による故障や事故等に関する損害等について、弊社はその責任を負いません。
5. 本製品の使用にあたっては、用途および使用する地域、国に対応する法規制、および用途への適合性、安全性等を確認、試験してください。
6. 本製品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法、その他輸出関連法令を遵守し、関連する必要な手続きを行ってください。
7. 本製品を大量破壊兵器の開発や軍事利用の目的で使用および、提供 (輸出) することは固くお断りします。核兵器、生物兵器、化学兵器およびミサイルの開発、製造、使用もしくは貯蔵、またはその他の軍事用途を目的とする者へ提供 (輸出) した場合、弊社はその責任を負いません。
8. 本製品は、生命・身体に影響を与えるおそれのある機器または装置の部品および財産に損害を及ぼすおそれのある機器または装置の部品 (医療機器、防災機器、防犯機器、燃焼制御機器、インフラ制御機器、車両機器、交通機器、車載機器、航空機器、宇宙機器、および原子力機器等) として設計されたものではありません。上記の機器および装置には使用しないでください。ただし、弊社が車載用等の用途を事前に明示している場合を除きます。上記機器または装置の部品として本製品を使用された場合または弊社が事前明示した用途以外に本製品を使用された場合、これらにより発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。
9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。本製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、社会的損害等発生しないように、お客様の責任において冗長設計、延焼対策、誤動作防止等の安全設計をしてください。また、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
10. 本製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってください。
11. 本製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れないようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注意してください。
12. 本製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。
13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。本資料中の記載内容について、弊社または第三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。本資料の一部または全部を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。
14. 本資料の内容の詳細その他ご不明な点については、販売窓口までお問い合わせください。
15. この免責事項は、日本語を正本として示します。英語や中国語で翻訳したものがあっても、日本語の正本が優越します。

2.4-2019.07



**ABLIC**

エイブリック株式会社  
www.ablic.com